附件1：会议回执

一届二次会员大会报名表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 参会代表 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 手机号码 | 电子邮件 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 会议费 | □ 1200元/人 | 请尽可能在会前付款，报到时可领取发票。如现场缴费，发票会后邮寄。 |
| 付款方式 | □ 网上支付□ 银行转账 | 银行转账 | 开户名：中国机电一体化技术应用协会开户行：中国工商银行股份有限公司北京百万庄支行帐 号：0200001409006507095 （备注：数字化分会） |
| 开票信息 | 开票抬头：税号（统一信用代码）： |
| 是否预定住宿 | □是□否 | □ 单人大床□ 双人合住 | 住宿时间 |  日 至 日，共计： 晚 |
| 酒店信息 | 酒店名称：苏州皇家金煦酒店 星级：挂牌五星级住宿费：400元/间/天（单人住），200元/人/天（双人合住）酒店地址：苏州吴中区太湖东路1号 |
| 注意事项 | 请务必于2020年11月30日之前将此报名表以电子邮件或微信发至会务组，会务组邮箱：nihy@universalchain.com.cn。 |